```
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.
             **Image available**
014288361
WPI Acc No: 2002-109062/ 200215
XRAM Acc No: C02-033511
XRPX Acc No: N02-081360
  DNA chip for use in DNA analysis comprises DNA of known base sequence
  arranged on substrate of identification device, which is integrated to
  non-volatile IC memory unit
Patent Assignee: HITACHI MAXELL KK (HITM )
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:
Patent No
                     Date
              Kind
                             Applicat No
                                            Kind
                                                   Date
                                                             Week
JP 2001147231 A
                   20010529
                             JP 99329370
                                                  19991119
                                                            200215 B
Priority Applications (No Type Date): JP 99329370 A 19991119
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                         Main IPC
                                     Filing Notes
JP 2001147231 A
                     3 G01N-033/566
Abstract (Basic): JP 2001147231 A
        NOVELTY - DNA chip comprises an identification device which
    comprises substrate (10) on which a DNA sequence (11) of known base
    sequence is arranged. The substrate is integrated to an IC memory unit.
        USE - DNA analysis for identifying gender or identity of a person.
        ADVANTAGE - Efficiency and reliability of DNA analysis is improved.
        DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the structure of the
    DNA chip and an analyzer.
        Substrate (10)
        DNA sequence (11)
        IC chip (12, 15)
        pp; 3 DwgNo 1/1
Technology Focus:
        TECHNOLOGY FOCUS - INSTRUMENTATION AND TESTING - Preferred DNA
    Chip: The identification device comprises an IC chip (12, 15) on the
    substrate surface, which is connected electrically to the contact
    terminal for external device and signal exchange. Signal exchange by
    the external device is also carried out in non-contacting state through
    a communication coil. The identification device preferably has a
    non-volatile IC memory.
Title Terms: DNA; CHIP; DNA; ANALYSE; COMPRISE; DNA; BASE; SEQUENCE;
  ARRANGE; SUBSTRATE; IDENTIFY; DEVICE; INTEGRATE; NON; VOLATILE; IC;
  MEMORY; UNIT
Derwent Class: B04; D16; L03; S03; S05; U12
International Patent Class (Main): G01N-033/566
International Patent Class (Additional): C12M-001/00; C12N-015/09;
  G01N-033/53; G06K-019/00; G06K-019/07
File Segment: CPI; EPI
Manual Codes (CPI/A-N): B04-E01; B11-C08; B12-K04A; B12-K04F; D05-H09;
  D05-H10; D05-H12; L03-G04A
Manual Codes (EPI/S-X): S03-E14H4; S05-C09; U12-B03E
Chemical Fragment Codes (M1):
  *01* M423 M424 M740 M750 M905 N102 N135 Q233 RA00NS-K RA00NS-A
Chemical Fragment Codes (M6):
  *02* M905 P831 Q233 R501 R515 R521 R639
Specific Compound Numbers: RA00NS-K; RA00NS-A
Key Word Indexing Terms:
  *01* 93605-0-0-0-CL, DET
```

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-147231 (P2001-147231A)

(43)公開日 平成13年5月29日(2001.5.29)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ			. 7	-73-1*(多考)
G01N	33/566			G01N	33/566			4B024
C12M	1/00			C12M	1/00		Α	4B029
C12N	15/09			G 0 1 N	33/53		M	5 B O 3 5
G01N	33/53			C12N	15/00		A	
G06K	19/07			G 0 6 K	19/00		H	
			審查請求	未請求 靚	求項の数4	OL	(全 3 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

特願平11-329370

(22)出顧日

平成11年11月19日(1999.11.19)

(71)出顧人 000005810

日立マクセル株式会社

大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号

(72)発明者 猪瀬 文之

大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マ

クセル株式会社内

(74)代理人 100080193

弁理士 杉浦 康昭

Fターム(参考) 4B024 AA11 CA01 HA14

4B029 AA07 AA23 BB20 CC03 CC08

FA15

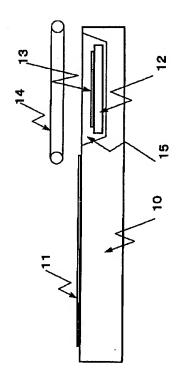
5B035 BA03 BB09 BC00 CA23

(54) 【発明の名称】 DNAチップ

(57)【要約】

【課題】 DNAチップの塩基配列の情報を検査結果と 照合する際はDNAチップの同定情報と誤りなく照合さ れねばならない。また被検査体の同定情報、すなわち氏 名、性別、番号などが正しく管理されなければならな い。

【解決手段】 DNAチップ基板に単一チップとして構成された電子回路を不可分に埋め込み、解析装置側に結合手段を設けて該電子回路と結合し、外部から補助的な情報を該電子回路中の不揮発性メモリに書き込めるようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 既知の塩基配列を有する複数のDNAを配列した基板と、該基板と一体に構成されるICメモリを内蔵した同定デバイスからなるDNAチップ。

【請求項2】 請求項1に記載のDNAチップにおいて、前記同定デバイスは1つのICチップからなり、外部装置と信号交換のため前記ICチップと電気的に接続される接触端子を基板表面に有することを特徴とするDNAチップ。

【請求項3】 請求項1に記載のDNAチップにおいて、前記同定デバイスは、ICチップ表面に外部装置と非接触で信号交換するための通信用コイルを有することを特徴とするDNAチップ。

【請求項4】 請求項1に記載のDNAチップにおいて、前記同定デバイスは、外部装置から書込み、読出し可能な不揮発性のメモリを内部に備えたことを特徴とするDNAチップ

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は遺伝子情報を迅速に解析できるDNA(デオキシリボ核酸)チップの改良に関し、DNAチップの付随情報を迅速に誤りなく取得、保存を可能としたDNAチップに関する。

[0002]

【従来の技術】DNAチップは遺伝子解析を画期的に高速化したものである。すなわち一辺が数十ミリのガラス基板などに例えば10,000種類の異なった遺伝子DNAを場所を変えて固定し、被検査サンプルのDNAを抽出してこれに反応させ、反応したDNAサンプルの場所を解析装置で検出して、被検査サンプルに含まれていたDNAを特定するものである。このチップはDNAの配置、組み合わせにより無限の種類が可能である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】DNAチップは塩基配列に無数の組あわせがあり、塩基配列の情報を検査結果と照合する際はDNAチップの同定情報と符合させる。この際、照合すべき配列情報が異なったチップの情報と混合されるようなことを防止しなければならない。

【0004】またDNAチップが個人の検体の解析に使用される場合など、被検査体の同定情報、すなわち氏名、性別、番号などが正しく管理されなければならない。この過程で誤りを生じると医療事故に繋がることになる。

【0005】本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的はDNAチップ基板に単一チップとして構成された電子回路を不可分に埋め込み、解析装置側に結合手段を設けて該電子回路と結合し、外部から補助的な情報を該電子回路中の不揮発性メモリに書き込めるようにした情報媒体を提供することである。

【0006】またDNAチップの解析装置に上記ICと信

号を交換するヘッドを設け、解析装置がIC内の情報を利用して効率よく動作し、また結果をIC内に書き込むなどの便宜を提供する。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記の課題を解決するため、既知の塩基配列を有する複数のDNAを配列した基板と、該基板と一体に構成されるICメモリを内蔵した同定デバイスからなるDNAチップを構成した。

【0008】上記構成により無数に存在し得るDNAチップの種類を同定し、また検体の情報を誤りなく保持するため、DNAチップの中に記憶作用を有するICを埋め込み、チップの情報や検体の情報を格納して、DNA解析の利便性と信頼性を向上させることを可能とする。

【0009】また、前記同定デバイスは1つのICチップからなり、外部装置と信号交換のため前記ICチップと電気的に接続される接触端子を基板表面に有する構成としてもよく、また、ICチップ表面に外部装置と非接触で信号交換するための通信用コイルを有する構成とすることも出来る。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明に従うDNAチップおよび解析装置の実施形態について説明する。図1は本発明の一実施形態である。10はDNAチップ基板でガラスなどが使用される。11は基板表面に固定されたDNA群であり、被検定サンプルがこれに結合する。

【0011】12は同定用ICチップであり、内部に情報を記憶するEEPRPOMと外部と信号を交信するための制御回路、また無線交信のための高周波回路を含む。12の大きさは2.3ミリメートル角、厚みは約0.5mmである。12の表面にはアンテナコイル13が渦巻き状に形成されている。

【0012】14は解析装置の一部に設置された読み書きヘッド用のアンテナコイルであり、チップ基板から2mmの高さに設けられている。このコイルは解析装置内のリーダライタ回路に接続されチップ内のICと非接触的に交信する。

【0013】すなわち解析装置からの指令によりコイル14に高周波電流が流れ、それはIC側コイル13に高周波電圧を誘起する。この電圧は整流平滑されてIC12の動作電源になるとともに検波されて信号になりIC内のEEPROMに書き込まれる。またEEPROM内の情報は外部の指令に従い読み出されコイル13,14を通じて解析装置側に伝送される。

【0014】IC12にはチップの同定情報のほか必要により搭載されたDNAの情報、被検査体の同定情報、すなわち氏名、性別、番号などが記憶され、NDA解析の情報処理を円滑に正確に行なう手段を提供する。

【0015】次にIC回路をDNAチップに埋め込む手段 について説明する。 ICチップは大きさが例えば20 mm角と小さなものであり、表面に外部装置と電気的に接触してデータ通信するための端子部を有する。これに同定用の大きな回路を内蔵するのは実用的でない。そのためIC一個で動作するデバイスを用いる。これはICカードなどに用いているICに類似のデバイスを用いて実現される。回路の占有面積は1平方センチメートルくらいである。

【0016】ある場合は上記でもIDデバイスの占有する面積が過大である。また外部交信用の電極が基板表面に露出する形態は、チップ基板の化学処理などの障害にもなり得る。これを解決する手段として交信コイルをICの表面に直接実装したコイルオンチップ型のIDデバイスを使用する。

【0017】最近の半導体技術の発達は極めて低電力で動作する電子回路の設計を可能にした。また半導体表面に従来のアルミニウム配線に代わり銅配線を用い電磁結合コイルを半導体の表面に形成して、電子回路全体を単一の機構部品に仕上げることが可能になった。

【0018】上記のICを基板に実装する際には基板にへ こみを設けその中にICを樹脂などで埋設して基板とICを 不可分に構成し、チップ外れなどの不具合を防止する。 【0019】

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、無数に存在し得るDNAチップの種類を同定し、また被検体の情報を誤りなく保持するため、DNAチップの中に埋め込まれた記憶作用を有するICにDNAチップの情報や検体の情報を格納して、DNA解析の利便性と信頼性

【図面の簡単な説明】

を向上させることが出来る。

【図1】図1は本発明に係るDNAチップと解析装置の ヘッドの構成を説明する図である。

【符号の説明】

10:チップ基板

11:DNA配列

12:ICチップ

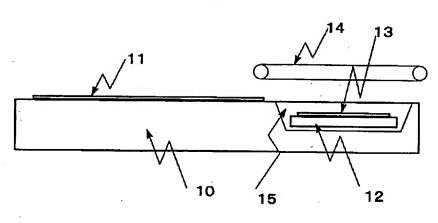
13:媒体アンテナコイル

14:外部装置アンテナコイル

.

5:ICチップを埋め込むための基板のへこみ

【図1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G06K 19/00

Q

G06K 19/00

9/00